

宝坻一中 2022-2023 学年高三上学期线上期末训练物理答案

1.B 2.A 3.B 4.A 5.D

6.AB 7.AC 8.ABC

9.220 0.02 B C $\frac{x_6+x_5+x_4-x_3-x_2-x_1}{9 \times (2T)^2}$ 9.60 下降过程中重物受到空气阻力、纸带受到摩擦阻力等

10. $\frac{1}{2}$ 1.000 1.96×10^{-5} 小于

11.解：(1)物块从A到B过程，由动能定理得：

$$-\mu mgs_{AB} = \frac{1}{2}mv_B^2 - \frac{1}{2}mv_0^2,$$

代入数据解得： $\mu = 0.32$ ；

(2)以向右为正方向，物块碰撞墙壁过程，

由动量定理得： $Ft = mv - mv_B$ ，

解得： $F = -130N$ ，负号表示方向向左；

(3)物块向左运动过程，由动能定理得：

$$W = 0 - \frac{1}{2}mv^2 = -9J;$$

所以克服摩擦力做功为 9J。

12.解：(1)金属棒静止释放后，向下运动，切割磁感线的感应电动势为

$$E = BLv$$

根据闭合电路欧姆定律可得，产生的感应电流为

$$I = \frac{E}{r+R} = \frac{BLv}{R+r}$$

则受到的安培力为

$$F_A = BIL = \frac{B^2 L^2 v}{R+r}$$

由于安培力与运动方向相反，则有

$$mg\sin\theta - F_A - \mu mg\cos\theta = ma$$

可知金属棒沿斜面向下做加速度减小的加速运动，当加速度为零时，金属棒的速度最大，然后做匀速直线运动，故有

$$mg\sin\theta = F_{\text{安}} + \mu mg\cos\theta = \frac{B^2 L^2 v_m}{R+r} + \mu mg\cos\theta$$

带入数据解得，金属棒ab沿导轨向下运动的最大速度为

$$v_m = 4 \text{ m/s}$$

(2)由电路中的电流

$$I = \frac{E}{r+R} = \frac{BLv}{R+r}$$

可知，当金属棒达到最大速度时，电路中的电流最大，即为

$$I = \frac{E}{r+R} = \frac{BLv_m}{R+r} = 2 \text{ A}$$

故金属棒ab沿导轨向下运动过程中，电阻R上的最大电功率为

$$P_R = I^2 R = 12 \text{ W}$$

(3)设金属棒从开始运动至达到最大速度过程中，沿导轨下滑的距离为x，根据能量守恒定律有

$$mgx\sin\theta = \mu mgx\cos\theta + \frac{1}{2}mv_m^2 + Q_{\text{焦}}$$

解得，金属棒沿导轨下滑的距离为

$$x = 4.5 \text{ m}$$

则流过电阻R的电荷量为

$$q = \bar{I} \cdot \Delta t = \frac{\bar{E}}{r+R} \cdot \Delta t = \frac{BLx}{R+r} = 2.25 \text{ C}$$

13.解：(1)设极板间电场强度大小为E，对粒子在电场中的加速运动，由动能定理可得：

$$qE \frac{d}{2} = \frac{1}{2}mv^2,$$

$$\text{解得： } E = \frac{mv^2}{qd};$$

(2)设I区内磁感应强大小为B，粒子做圆周运动的半径为R，由牛顿第二定律得：

$$qvB = m \frac{v^2}{R},$$

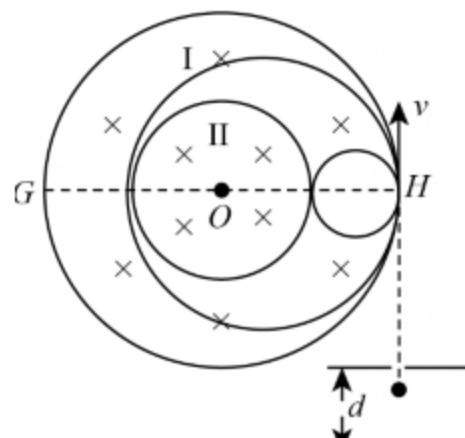
如图甲所示，粒子的运动轨迹与小圆相切有两种情况，

若粒子轨迹与小圆外切，由几何关系可得：

$$R = \frac{D}{4},$$

$$\text{解得： } B = \frac{4mv}{qD},$$

若粒子轨迹与小圆内切，由几何关系得：



$$R = \frac{3}{4}D,$$

$$\text{解得: } B = \frac{4mv}{3qD};$$

(3) 设粒子在I区和II区做圆周运动的半径分别为 R_1 、 R_2 , 由题意可知, I区和II内的磁感应强度大小分别为 $B_1 = \frac{2mv}{qD}$, $B_2 = \frac{4mv}{qD}$; 由牛顿第二定律可得:

$$qvB_1 = m\frac{v^2}{R_1}, \quad qvB_2 = m\frac{v^2}{R_2},$$

$$\text{代入解得: } R_1 = \frac{D}{2}, \quad R_2 = \frac{D}{4},$$

设粒子在I区和II区做圆周运动的周期分别为 T_1 、 T_2 , 由运动学公式得:

$$T_1 = \frac{2\pi R_1}{v}, \quad T_2 = \frac{2\pi R_2}{v},$$

由题意分析, 粒子两次与大圆相切的时间间隔的运动轨迹如图乙所示, 由对称性可知, I区两段圆弧所对圆心角相同, 设为 θ_1 , II区内所对圆心角设为 θ_2 , 圆弧和大圆的两个切点与圆心O连线间的夹角为 α , 由几何关系可得:

$$\theta_1 = 120^\circ,$$

在区域II中恰好经过了半个圆周, 故 $\theta_2 = 180^\circ$,

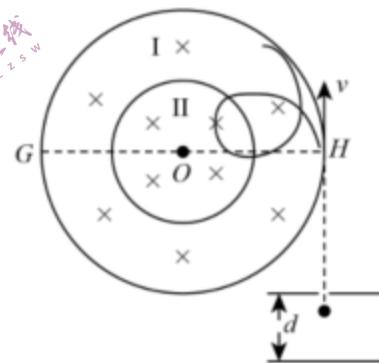
$$\alpha = 60^\circ,$$

粒子重复上述交替运动到H点, 轨迹如图丙所示, 设粒子I区和II区做圆周运动的时间分别为 t_1 、 t_2 , 可得:

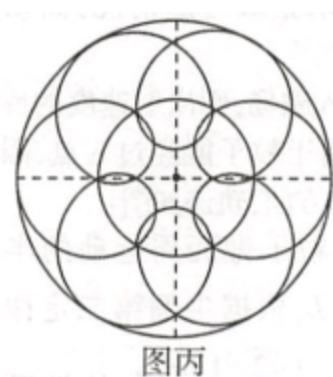
$$t_1 = \frac{360^\circ}{\alpha} \times \frac{2\theta_1}{360^\circ} T_1, \quad t_2 = \frac{360^\circ}{\alpha} \times \frac{\theta_2}{360^\circ} T_2,$$

设粒子运动的路程为 s , 由运动学公式可得 $s = v(t_1 + t_2)$

联立解得: $s = 5.5\pi D$



图乙



图丙